(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平8-223742

(43)公開日 平成8年(1996)8月30日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
H02G	3/16			H 0 2 G	3/16	Α
H01R	9/09		6901-5B	H 0 1 R	9/09	Z

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特膜平7-25281	(71)出願人 000183406
		住友電装株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)2月14日	三重県四日市市西末広町 1 番14号
		(72)発明者 村上 弘志
•		三重県四日市市西末広町1番14号 住友電
		装株式会社内
		(74)代理人 弁理士 吉田 茂明 (外2名)

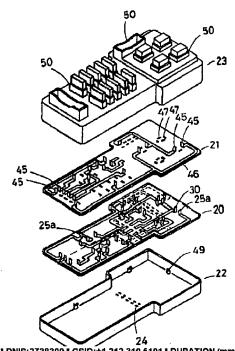
(54) 【発明の名称】 分岐接続箱

(57) 【要約】

【目的】 薄くて、可撓性のあるFPC38を破損させ ることなく、さらに接続端子30等の組立作業も容易に できるような分岐接続箱を提供すること。

【構成】 第1の絶縁板20に貫通状に複数の接続端子 30を垂設固定する一方、第1の絶縁板20の裏面側に FPC38を重ね合わせ、このFPC38の基板配線3 3により接各統端子30同士を重気的に接続する。

【効果】 接続端子30は第1の絶縁板20に固定され ているので、接続端子30の強度向上が図れ、組立作業 も容易となる。さらに、FPC38は第1の絶縁板20 に付設されているので、分岐接続箱内への組み付けが容 易で、しかも断線等の破損も有効に防止することができ る。



特開平8-223742

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ワイヤーハーネス同士を接続端子を介して電気的に接続する分岐接続箱であって、前記分岐接続箱内に収納された第1の絶縁板に複数の前配接続端子を貫通状に立設するとともに、前記第1の絶縁板の裏面に沿って、絶縁フィルムに基板配線を敷設してなるフレキシブルプリント配線基板を重ね合わせるように配設して、前記各接続端子を前記基板配線に電気的に接続したことを特徴とする分岐接続箱。

【請求項2】 前記第1の絶縁板の表面側に、複数の第 10 1のバスパ接続端子を立設するとともに、前記各第1の バスパ接続端子に電気的に接続されて、前記各第1のバ スパ接続端子同士を電気的に接続する第1のバスパ配線 を敷設したことを特徴とする請求項1記載の分岐接続 第。

【請求項3】 前記第1の絶縁板は、その表面側に第2 の絶縁板を積層状に配し、

前記第2の絶縁板は、前記各接線端子と前記各第1のパスパ接線端子が貫通する複数の挿通孔を備え、さらに、その表面側に、複数の第2のパスパ接線端子を立設する 20 とともに、前記各第2のパスパ接線端子に電気的に接線されて、前記各第2のパスパ接線端子同士を電気的に接線する第2のパスパ配線を敷設したことを特徴とする簡求項2記載の分岐接線箱。

【請求項4】 前配第1の絶縁板の裏面側に突部を一体的に形成する一方、前記フレキシブルプリント配線基板側には、前記突部に対応する位置に挿通孔を形成し、前記突部を前配挿通孔に挿通して融着することにより、前記フレキシブルブリント配線基板を前記第1の絶縁板の裏面側に固定したことを特徴とする請求項1、2または 303 記載の分岐接続箱。

【請求項5】 前記第1の絶縁板の表面側に、電子部品を挟持する一対の固定部材をさらに設けたことを特徴とする請求項1、2、3または4記載の分岐接続箱。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、車両等の配線に用い られ、ワイヤーハーネス同士を接続端子を介して分岐配 線するための分岐接続箱に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の分岐接続箱としては、例えば、ワイヤーハーネスが接続される接続端子相互間を、薄い金属板を直線的にまたは屈曲させて細帯状に切断したパスパ配線により接続したり、もしくは、ブリント配線基板に敷設された網箔の基板配線により接続したものがある。しかしながら、上記のようなパスパ配線による分岐接続箱では、大電流を流すことは可能であるが、その反面、薄い金属板の切断加工等が面倒であるという問題点や、分岐接続箱の大型化を招くという問題点がある。一

の加工が容易で、かつ、その小型化も可能であるが、大 電流を流せないという問題点がある。

【0003】そこで、上記各問題点を解決する従来技術として、例えば、特開平1-202109号公報に記載の分岐接続箱が挙げられる。この従来の分岐接続箱は、接続端子間の接続に際して、大電流用にバスパ配線、そして、中小電流用にはフレキシブルブリント基板(以下、FPCと略す)の基板配線を用い、これらを併用することにより、大電流対策および小型化の両立を図ったものである。

【0004】上記分岐接続箱のFPCの基板配線による 各接続端子は、FPCと一体的に設けたFPC端子を補 強することにより形成されている。

【0005】例えば、図9に示す接続端子では、分岐接 統箱11のコネクタハウジング10にそれと一体的な補 強壁12を設け、この補強壁12にFPC端子13を被 装して構成している。

【0006】また、図10に示す接続端子は、コネクタ ハウジング10の内面に突起部14を設け、この突起部 0 14をFPC端子13の係合穴13aに係合して固定す るように構成している。

【0007】これら図9および図10に示す接続端子には、細帯状の金属板をその途中で折り返して形成されたパネ性を有するワイヤーハーネス側接続端子15が、コネクタハウジング10内に挿入されるようにして接続される。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上配のような従来の分岐接続箱11においては、FPCは薄く可撓性があることから、分岐接続箱11内にFPCを固定するのが困難である。さらに、分岐接続箱11を構成する下側ケースと上側ケース(図示略)とを組み合わせる際に、それらの間にFPCが挟まれて、基板配線が断線する恐れがある。

【0009】また、図9および図10に示すような接続 端子では、FPCと一体的に設けられた薄くて柔らかい FPC端子13をコネクタハウジング10内に挿通して 固定するのは困難であり、作業性が非常に悪い。さら に、分岐接続箱11側のFPC端子13とワイヤーハー ネス側接続端子15との間の電気的接触は、ワイヤーハーネス側接続端子15のバネ性に依存するものであり、 例えば、車両等で熱により分岐接続箱11、特にコネクタハウジング10が変形したときに、ワイヤーハーネス 側接続端子15とFPC端子13との間で良好な電気的接触が得られなくなることがある。

【0010】そこで、この発明は、上記のような各課題を解決すべくなされたもので、薄くて可撓性のあるFP Cを破損することなく分岐接続箱内に容易に固定可能で、かつ、ワイヤーハーネスと確実な電気的接触を得る

特開平8-223742

3

統箱を提供することを目的とする。

[0011]

【即題を解決するための手段】上記の課題を解決するため、この請求項1記載の分岐接続箱は、ワイヤーハーネス同士を接続端子を介して電気的に接続する分岐接続箱 前記第2の絶縁板であって、前記分岐接続箱内に収納された第1の絶縁板のバスバ接続端子に複数の前記接続端子を貫通状に立設するとともに、前記第1の絶縁板の裏面に沿って、絶縁フィルムに基板配 はり多くの分岐配給を敷設してなるフレキシブルプリント配線基板を重ね合わせるように配設して、前記各接続端子を前記基板配 10 することができる。線に電気的に接続したことを特徴とする。 【0019】なお、

【0012】また、請求項2記載のように、前記第1の 絶縁板の表面側に、複数の第1のバスバ接続端子を立設 するとともに、前記各第1のバスバ接続端子に電気的に 接続されて、前配各第1のバスバ接続端子同士を電気的 に接続する第1のバスバ配線を敷設してもよい。

【0013】なお、蘭求項3記載のように、前記第1の 絶縁板は、その表面側に第2の絶縁板を積層状に配し、 前記第2の絶縁板は、前記各接続端子と前記各第1のパ スパ接続端子が貫通する複数の挿通孔を備え、さらに、 その表面側に、複数の第2のパスパ接続端子を立設する とともに、前記各第2のパスパ接続端子に電気的に接続 されて、前記各第2のパスパ接続端子同士を電気的に接 続する第2のパスパといるとい。

【0014】さらに、請求項4記載のように、前記第1の絶縁板の裏面側に突部を一体的に形成する一方、前記フレキシブルプリント配線基板側には、前記突部に対応する位置に挿通孔を形成し、前記突部を前記挿通孔に挿通して融着することにより、前記フレキシブルプリント配線基板を前記第1の絶縁板の裏面側に固定してもよ 30い。

【0015】また、請求項5記載のように、前記第1の 絶縁板の表面側に、電子部品を挟持する一対の固定部材 をさらに設けてもよい。

[0016]

【作用】以上のように構成された請求項1記載の分岐接続箱では、分岐接続箱本体内に収納された第1の絶縁板に接続端子を貫通状に配設するとともに、各接続端子相互間をフレキシブルブリント基板の基板配線により電気的に接続するので、各接続端子を所定位置に容易に組みの立て固定することができる。また、接続端子は第1の絶縁板に貫通状に配設されているので、接続端子が熱等によって容易に変形することもない。さらに、フレキシブルブリント基板は、第1の絶縁板の裏面に沿って配設されているので、分岐接続箱内への組み付けが容易で、その組み付け時に上側ケースと下側ケースの間に挟まって破損する恐れも少ない。

【0017】また、請求項2記載の分岐接続箱のよう に、第1の絶縁板の表面側に、複数の第1のパスパ接続 続する第1のパスパ配線とを敷設すれば、大電流が流れるワイヤーハーネス同士も接続することができる。

【0018】さらに、請求項3記載の分岐接続箱のように、前記第1の絶縁板の表面側に第2を絶縁板を配し、前記第2の絶縁板に、前記各接統端子および前記各第1のバスバ接統端子が貫通する複数の挿通孔と、複数の第2のバスバ接統端子と、前記各第2のバスバ接統端子同士を電気的に接続する第2のバスバ配線とを備えれば、より多くの分岐配線が可能な高密度の分岐接続箱を構成することができる。

【0019】なお、請求項4記載のように、前記第1の 絶縁板の裏面側に突部を一体的に形成する一方、前配フ レキシブル配線基板側には、前記突部に対応する位置に 挿通孔を形成し、前配突部を前記挿通孔に挿通して融着 することにより、前配フレキシブルプリント配線基板を 前記第1の絶縁板に固定するようにすれば、フレキシブ ルプリント基板を第1の絶縁板に確実かつ容易に固定で きる。

【0020】さらに、請求項5記載のように、前記第1 の絶縁板の表面側に、電子部品を挟持する一対の固定部 材をさらに設ければ、この固定部材に電子部品を仮固定 した状態で、その電子部品を第1の絶縁板の基板配線も しくは第1のバスバ配線に取り付けることにより、電子 部品の組み付けを容易に行うことができる。

[0021]

【実施例】以下、この発明にかかる分岐接続箱の一実施 例について図面を参照して説明する。

【0022】図1は分岐接続箱を示す分解斜視図、図2 は分岐接続箱内に収納された第1の絶縁板を示す斜視図 である。

【0023】即ち、分岐接続箱は、絶縁樹脂製の第1の 絶縁板20の上側に同じく絶縁樹脂性の第2の絶縁板2 1を重ね合わせるように配置し、これら第1の絶縁板2 0および第2の絶縁板21を下側ケース22と上側ケース23内に収納して構成される。

[0024]上記第1の絶縁板20の上面側(表面側)には、上側ケース23のコネクタハウジング50に対応する位置に、第1のバスバ接続端子25aがそれぞれ上向けに立設されるとともに、下側ケース22の外部端子接続孔24に対応する位置には、第1のバスバ接続端子25bがそれぞれ下向けに設けられる(詳細は後述する)。これら各第1のバスバ接続端子25a、25b間には、それら相互間を電気的に接続する第1のバスバ配線26が敷設されている。

【0025】上配第1のパスパ接続端子25a、25b および第1のパスパ配線26は、釋い金属板を切断した後、第1のパスパ接続端子25a、25bと第1のパスパ配線26との間で折返すことにより、一体的に形成されている。

5

ス23のコネクタハウジング50に対応する位置に、接 続端子30が上向きに立設されている(詳細は後述す

【0027】第1の絶縁板20の下面側(裏面側)に は、図1および図2の破線および図3ないし図5に示す ように、ポリエステルやポリイミド等の絶縁フィルム3 2に銅箔で配線基板33を敷設してカバーフィルム34 で覆ったFPC(フレキシブルブリント基板)38が、 重ね合わせるように配設されている。

【0028】下向けに設けられた上記第1のバスバ配線 10 25 bは、図3に示すように、第1の絶縁板20に形成 された端子孔39およびそれに対応する位置のFPC3 8に設けられたFPC端子孔39'を貫通するようにし て設けられている。

【0029】図4および図5に、上記接続端子30を第 1の絶縁板20に固定する方法を示す。

【0030】即ち、第1の絶縁板20に、その厚み方向 上側に形成された大径孔部28aと厚み方向下側に形成 された小径孔部28bとからなる段付き孔部28が適宜 形成されている。FPC38の段付き孔部28に対応す 20 る位置には、配線基板33がカバーフィルム34から露 出するように形成された貫通孔42が形成されている。

【0031】そして、図5に示すように、端子部40と この端子部40よりも細い端子脚41とから構成される 接続端子30を、段付き孔部28に圧入すると、端子部 40が第1の絶縁板20よりも上側に突出するととも に、端子脚41が下側に突出する状態に垂直固定され る。

【0032】このとき、端子脚41は貫通孔42から突 線33に接続することにより、各接続端子30相互間を 基板配線33を介して電気的に接続する。

【0033】なお、FPC38と第1のパスパ配線26 は第1の絶縁板20に、図6ないし図7に示すような方 法で固定されている。

【0034】即ち、第1の絶縁板20の両面側にそれと 一体的に突部36を形成する一方、FPC38で基板配 線33が設けられていない領域および第1のバスバ配線 26 側には前配突部36に対応する位置に挿通孔37を 形成し、前記突部36を挿通孔37にはめ込んだ状態 '40' で、突部36の先端付近を加熱により第1のバスパ配線 26およびFPC38に融着させることにより固定する (図7参照)。これにより、FPC38と第1のパスパ 配線26は簡単に第1の絶縁板20に固定することがで

【0035】第1の絶縁板20の上面側に重ね合わすよ うに配置される第2の絶縁板21には、第1の絶縁板2 0上に設けられた第1のバスパ接続端子25aと接続端 子30が嵌通する挿通孔47が形成されており、第1の 続端子30、第1のパスパ接続端子25aが第2の絶縁 板21の上面より上方に突出するように配置される。

【0036】そして、この第2の絶縁板21の上面側に は、上述した第1の絶縁板20の上面側に設けられてい る第1のパスパ接続端子25aおよび第1のパスパ配線 26と同様の構成の第2のパスパ接続端子45および第 2のパスパ配線46が設けられている。

【0037】このようにして構成された第1の絶縁板2 0および第2の絶縁板21を、互いに重ね合わせた状態 で下側ケース22の内面に設けられた保持突部49によ り固定保持した後、上側ケース23を被せて収容する と、分岐接続箱が構成される。

【0038】この分岐接続箱では、接続端子30、第1 のパスパ接続端子25aと第2のパスパ接続端子45が 上側ケース23のコネクタハウジング50内に収納され て、ワイヤーハーネスとの接続に用いられるコネクタが 構成されている。また、第1のパスパ配線25.bは、下 側ケース22の外部接続端子孔24より下方に突出配置 されて外部接続端子を構成する。

【0039】以上のような構成の分岐接続箱によると、 接続端子30は第1の絶縁板20に圧入することによ り、垂直固定しているので、従来のように薄くて加工が 難しいFPC38を加工してFPC端子を形成ずる必要 等がないので、容易な組立が可能で、また強度的にも優 れる。また、電気的接触をワイヤーハーネス側接続端子 のパネカに依存していないので、熱等で上側ケース2 3、および下側ケース22が変形しても、ワイヤーハー ネスとの電気的接触を失うようなこともなく、確実な電 気的接触を得ることができる。さらに、FPC38は第 出した状態となり、その端子脚41を半田19で基板配 30 1の絶縁板20の裏面側に沿うようにして固定されてい るので、上側ケース23と下側ケース22を組み合わせ る際に、薄くて可撓性のあるFPC38を損傷させるこ となく、分岐接続箱内に簡単に取り付け固定することが できる。また、FPC38の基板配線33、第1のパス パ配線26と第2のパスパ配線46とを併用しているの で、大電流が流れるワイヤーハーネスを第1のパスパ配 線26と第2のパスパ配線46で、小電流が流れるワイ ヤーハーネスを基板配線33で分岐接続することによ り、大小電流がながれるワイヤーハーネスを小型の分岐 接続箱で効率よく分岐配線することができる。

> 【0040】なお、図8に示すように、第1の絶縁板2 0の上面側に電子部品52を挟持する一対の固定部材5 **1を設けてもよい。これにより、電子部品52を仮固定** した後、電子部品52の端子53を第1のパスパ配線2 6 や基板配線33に、周知の方法で半田付けすることに より、電子部品52の実装を簡単に行うことができる。 特に、電子部品52の固定を第1の絶縁板20により行 うことが可能であるので、電子部品52の実装の自動機 械化が容易となり、生産効率が向上する。

(5)

特開平8-223742

重ね合わせてもよく、この場合には、より多くのワイヤ ーハーネスの分岐配線を行うことができる。また、第2 の絶縁板21がなく、第1の絶縁板20のみでも、同様 の効果を得ることができる。

【0042】さらに、接続端子30は、第1の絶縁板2 0に圧入固定できればよく、細い棒状のピン形状等のも のでもよい。

[0043]

【発明の効果】以上のように、この発明の請求項1記載 の分岐接続箱によると、第1の絶縁板に接続端子を貫通 10 状に配設して、第1の絶縁板の裏面に沿って配設したフ レキシブルブリント基板により前配各接続端子相互間を 電気的に接続するので、各接続端子を容易に組み立てる ことができる。また、従来のように、ワイヤーハーネス 側接続端子と分岐接続箱側の接続端子との間の電気的接 触をワイヤーハーネスのバネ性に依存していないので! 熱等により分岐接続箱本体が変形しても電気的接触を失 うことがなく、ワイヤーハーネス同士を確実に電気的に 接続することができる。また、フレキシブルブリント基 板は、第1の絶縁板に付設されるので、容易に分岐接続 20 箱内に組み付けることができる上に、フレキシブルプリ ント基板が傷つくことも少なくなる。

【0044】また、謝求項2記載の分岐接続箱のように パスパ配線を設けて、大電流をパスパ配線およびパスパ 接続端子により、中小電流を第1の絶縁板の配線で流す ようにすれば、大小さまざまな電流が流れるワイヤーハ ーネスを効率よく、分岐配線することができる。

【0045】さらに、請求項3記載のように、第2の絶 縁板を積み重ね、その第2のバスバ配線および第2のバ スパ接続端子を用いてワイヤーハーネス同士を接続すれ 30 ば、さらに高密度な分岐接続箱を構成することができ

【0046】なお、請求項4記載のように、突部により 融着して、前記フレキシブルプリント基板を第1の絶縁 板に固定すれば、より一体的かつ確実、容易に固定でき る。

【0047】さらに、 請求項5記載のように、第1の絶 縁板の表面側に、電子部品を挟持する固定部材をさらに

設ければ、この固定部材で電子部品を挟持した状態で電 子部品を第1の絶縁部材のバスパ配線もしくはフレキシ ブルプリント基板の配線に接続することができ、電子部 品の第1の絶縁板への組み付けを容易に行うことができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明にかかる一実施例を示す分解斜視図で ある。

【図2】同上の第1の絶縁板を示す斜視図である。

【図3】同上の第1のバスバ配線を示す断面図である。

【図4】同上の接続端子の取り付けの様子を示す断面図 である。

【図 5】同上の接続端子の取り付けの様子を示す断面図 である。

【図6】同上の第1の絶縁板とFPCの取り付けの様子 を示す断面図である。

【図7】同上の第1の絶縁板とFPCの取り付けの様子 を示す断面図である。

【図8】同上の固定部材を示す斜視図である。

【図9】従来の接続端子を示す断面図である。

【図10】他の従来の接続端子を示す断面図である。 【符号の説明】

20 第1の絶縁板

21 第2の納縁板

25 第1のパスパ接続端子

26 第1のバスパ配線

30 接続端子

32 絶縁フィルム

33 基板配線

36 突部

37 挿通孔

38 フレキシブルプリント基板 (FPC)

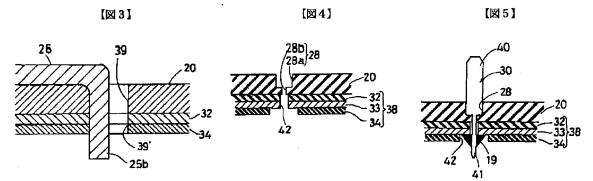
45 第2のパスパ接線端子

46 第2のパスパ配線

47 種涌孔

51 固定部材

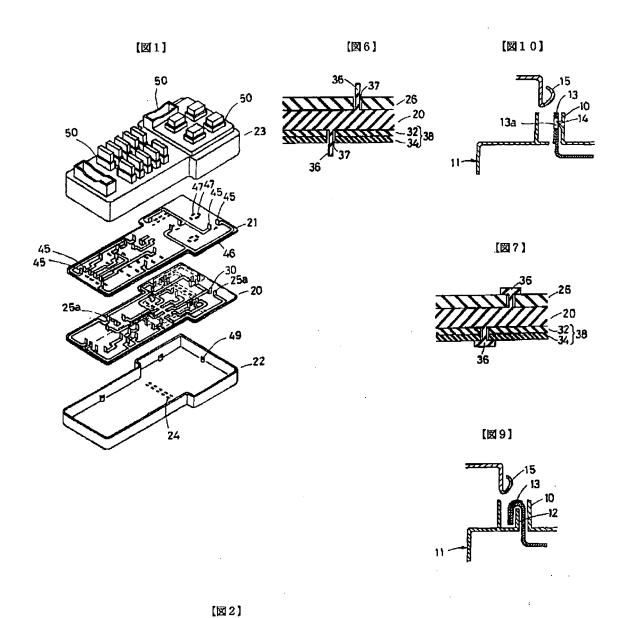
52 電子部品

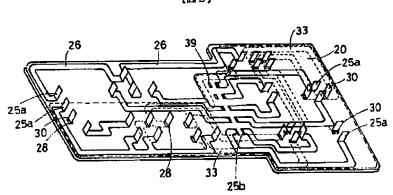


PAGE 35/54 * RCVD AT 8/2/2007 1:20:36 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-3/18 * DNIS:2738300 * CSID:+1 212 319 5101 * DURATION (mm-ss):26-32 📞

(6)

特開平8-223742





(7)

特開平8-223742

【図8】

